

### Features

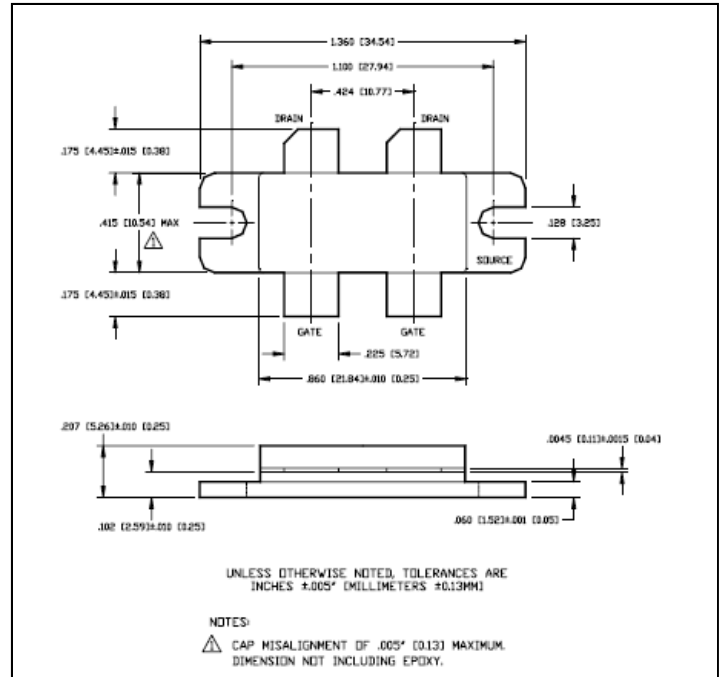
- DMOS structure
- Lower capacitance for broadband operation
- Common source configuration

### ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS<sup>1, 2, 3</sup>

Parameter	Symbol	Rating	Units
Drain-Source Voltage	$V_{DS}$	65	V
Gate-Source Voltage	$V_{GS}$	20	V
Drain-Source Current	$I_{DS}$	16*	A
Power Dissipation	$P_D$	389	W
Junction Temperature	$T_J$	200	°C
Storage Temperature	$T_{STG}$	-65 to +150	°C
Thermal Resistance	$\Theta_{JC}$	0.45	°C/W

1. Exceeding any one or combination of these limits may cause permanent damage to this device.
2. M/A-COM does not recommend sustained operation near these maximum limits.
3. At 25°C Tcase, unless noted.

### Package Outline



### ELECTRICAL SPECIFICATIONS: 25°C

Parameter	Test Conditions	Units	Min.	Max.
Drain-Source Breakdown Voltage	$V_{GS} = 0.0 \text{ V}$ , $I_{DS} = 20.0 \text{ mA}^*$	$BV_{DSS}$	65	—
Drain-Source Leakage Current	$V_{DS} = 28.0 \text{ V}$ , $V_{GS} = 0.0 \text{ V}^*$	$I_{DSS}$	—	4.0
Gate-Source Leakage Current	$V_{GS} = 20 \text{ V}$ , $V_{DS} = 0.0 \text{ V}^*$	$I_{GSS}$	—	4.0
Gate Threshold Voltage	$V_{DS} = 10.0 \text{ V}$ , $I_{DS} = 400.0 \text{ mA}^*$	$V_{GS(TH)}$	2.0	6.0
Forward Transconductance	$V_{DS} = 10.0 \text{ V}$ , $I_{DS} = 4000.0 \text{ mA}$ , $\Delta V_{GS} = 1.0 \text{ V}$ , 80µs pulse*	$G_M$	2.0	—
Input Capacitance	$V_{DS} = 28.0 \text{ V}$ , $F = 1.0 \text{ MHz}^*$	$C_{ISS}$	—	180
Output Capacitance	$V_{DS} = 28.0 \text{ V}$ , $F = 1.0 \text{ MHz}^*$	$C_{OSS}$	—	120
Reverse Capacitance	$V_{DS} = 28.0 \text{ V}$ , $F = 1.0 \text{ MHz}^*$	$C_{RSS}$	—	32
Power Gain	$V_{DD} = 28.0 \text{ V}$ , $I_{DQ} = 400.0 \text{ mA}$ , $P_{OUT} = 150.0 \text{ W}$ , $F = 500 \text{ MHz}$	$G_P$	8	—
Drain Efficiency	$V_{DD} = 28.0 \text{ V}$ , $I_{DQ} = 400.0 \text{ mA}$ , $P_{OUT} = 150.0 \text{ W}$ , $F = 500 \text{ MHz}$	$\eta_D$	55	—
Load Mismatch Tolerance	$V_{DD} = 28.0 \text{ V}$ , $I_{DQ} = 400.0 \text{ mA}$ , $P_{OUT} = 150.0 \text{ W}$ , $F = 500 \text{ MHz}$	VSWR-T	—	10:1**

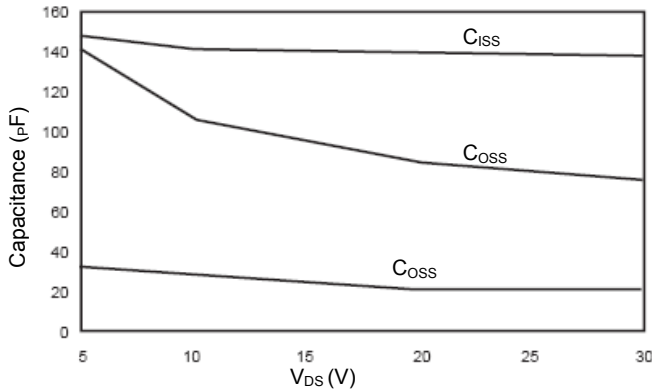
Notes:

\* Per side

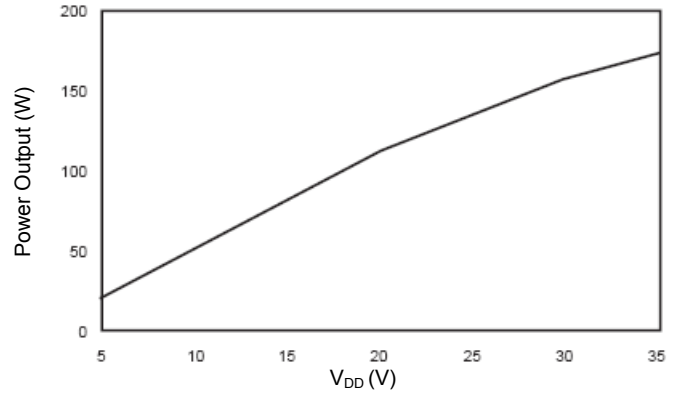
\*\* At all phase angles

**Typical Broadband Performance Curves**

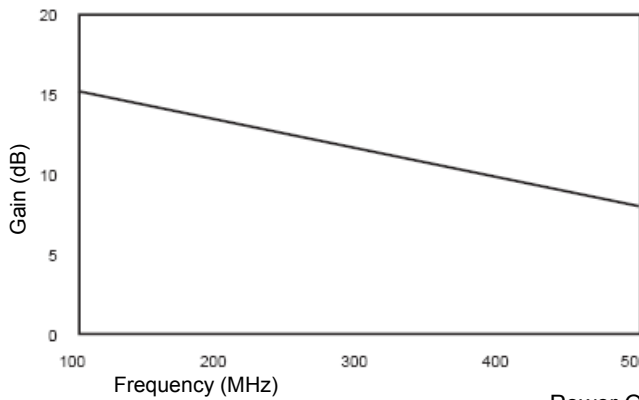
Capacitance vs Voltage  
 $F=1.0\text{ MHz}$



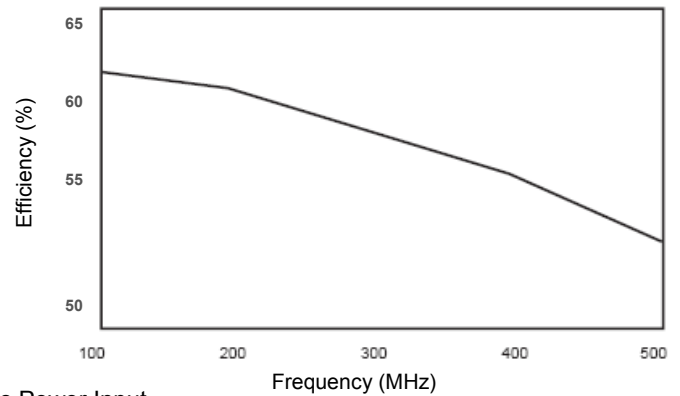
Power Output vs Voltage  
 $P_{IN}=24\text{ W } I_{DQ}=400\text{ mA } F=500\text{ MHz}$



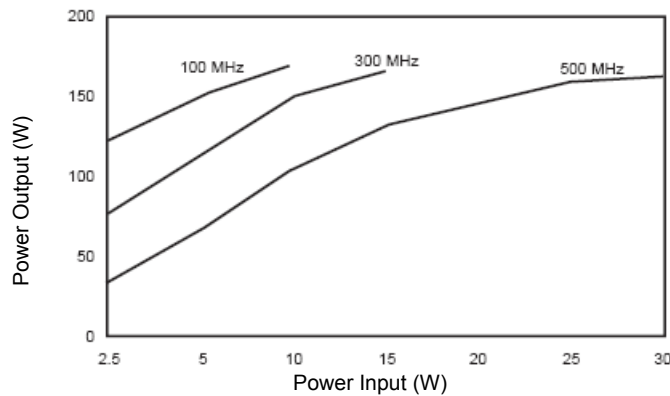
Gain vs Frequency  
 $V_{DD}=28\text{ V } P_{OUT}=100\text{ W } I_{DQ}=400\text{ mA}$



Efficiency vs Frequency  
 $V_{DD}=28\text{ W } I_{DQ}=400\text{ mA } P_{OUT}=150\text{ W}$



Power Output vs Power Input  
 $V_{DD}=28\text{ W } I_{DQ}=400\text{ mA}$



# UF28150J

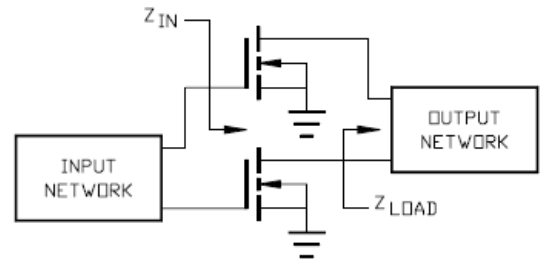


RF Power MOSFET Transistor  
150W, 100MHz-500MHz, 28V

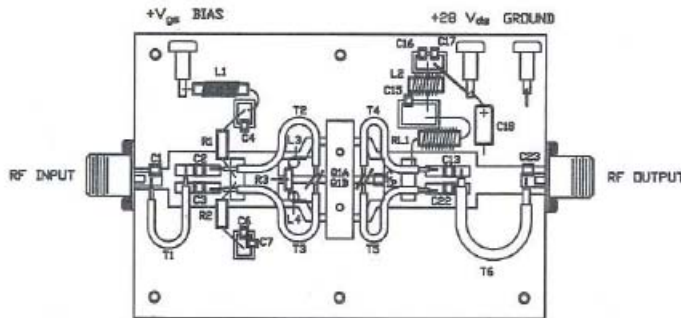
M/A-COM Products  
Released; RoHS Compliant

### TYPICAL OPTIMUM DEVICE IMPEDANCES

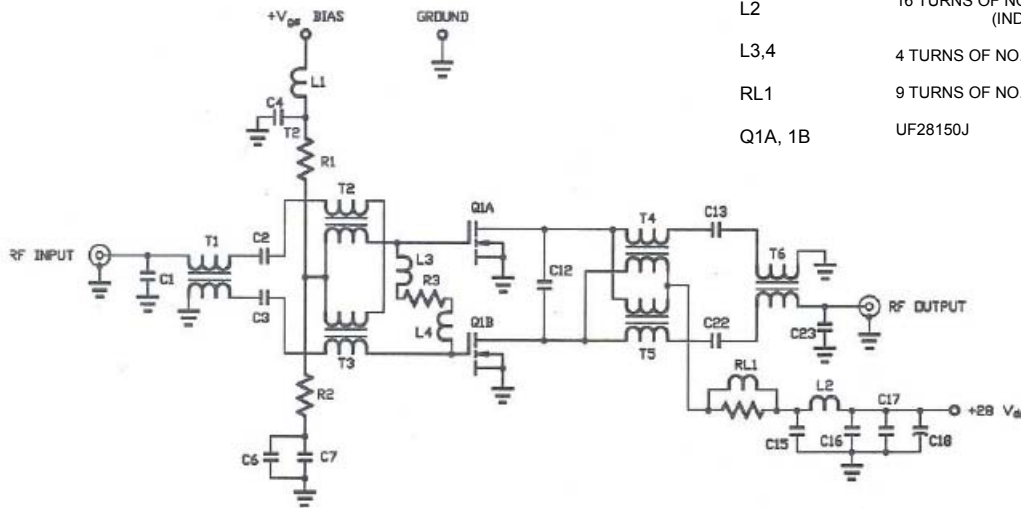
F (MHz)	Z <sub>IN</sub> (Ω)	Z <sub>LOAD</sub> (Ω)
100	3.7 - j5.9	3.0 - j0.7
300	2.7 - j5.9	2.6 - j0.55
500	2.5 - j2.9	2.5 - j0.5
V <sub>DD</sub> = 28V, I <sub>DQ</sub> = 400mA, P <sub>OUT</sub> = 150W		



### PARTS LIST



C23	1.0pF
C1	9.1pF
C12	11pF
C2, 3, 13, 22	270pF
C7, 16	680pF
C4, 6, 15, 17	.015uF
C18	50uF 50V
R1	11K OHM .25 W. 10%
R2	47 OHM .05 W. 10%
R3	12 OHM .25 W. 10%
T1	2.50' OF 50 OHM (.85' OD) SEMI-RIGID CABLE
T2,3,4,5	2.50' OF 10 OHM (.70' OD) SEMI-RIGID CABLE
T6	2.50' OF 50 OHM (.141' OD) SEMI-RIGID CABLE
L1	5uH
L2	16 TURNS OF NO. 18 AWG ON TORID CORE (INDIANA GENERAL F6278-Q1)
L3,4	4 TURNS OF NO. 18 AWG ON .125 DIAMETER
RL1	9 TURNS OF NO. 18 AWG ON 15 OHM 2 W. 10% RESISTOR
Q1A, 1B	UF28150J



### HANDLING PROCEDURES: STATIC SENSITIVITY

Please observe the following precautions to avoid damage:

DMOS devices are sensitive to electrostatic discharge (ESD) and can be damaged by static electricity. Proper ESD control techniques should be used when handling these devices.

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9